

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-030

## 龙芯中科技术股份有限公司

### 关于 3C6000 服务器芯片初样测试总体符合预期的 自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）服务器芯片 3C6000 样片已于近日回片，完成基本功能测试和初步性能测试，总体符合预期，现将主要情况公告如下：

#### 一、基本情况

龙芯 3C6000 为龙芯新一代服务器处理器芯片，采用龙芯自主指令系统“龙架构”（LoongArch），基于龙芯第四代处理器核微架构设计，单硅片集成 16 个 LA664 处理器核，支持同时多线程技术，并可通过龙链技术（Loongson Coherent Link）支持单芯片多硅片互连形成 32 核或更多核的芯片版本，以及扩展多芯片互连支撑多路服务器方案。

3C6000 样片已于近日完成基本功能测试和初步性能测试，总体达到设计预期的目标。

#### 二、对上市公司的影响

作为龙芯开展生态建设和面向开放市场三年转型的主要产品“三剑客”芯片之一，同时也是公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的“聚焦经营主业，深化转型砥砺前行”的主要举措之一，龙芯 3C6000 后续能够为不同应用领域提供性价比优异的服务器方案，助力公司转型。

公司也将继续坚持政策性市场和开放市场“两条腿”走路，把自主化的优势转化为性价比和软件生态的优势，大幅提升龙芯芯片产品在市场的竞争力。

### 三、风险提示

龙芯 3C6000 目前处于样片阶段，后续尚需产品化的过程。芯片产品从样片到上市，以及形成整机到终端客户的时间受到多种因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日